

WAFER ROBOT-E Series

晶圆机器人-E系列



产品系列

● 单臂型

适用于2~12吋



● 双臂型

适用于2~12吋



关键部件自制

机器手臂中的各关键部件,如滚珠丝杠、直驱电机等,皆由HIWIN自行研发制造,软硬件垂直整合,可提供高品质的机器手臂,提升您的竞争力,且可依客户生产需求提供客制化服务。



滚珠丝杠 Ballscrew



直线导轨 Linear Guideway



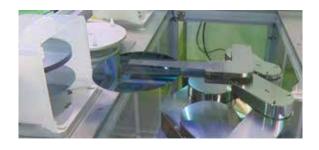
直驱电机 Direct Drive Motor



伺服电机 Servo Motor

半导体产业

● 晶圆传送



晶圆翻转传送



● 铁框(Frame)传送

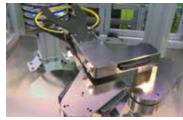


LED产业

● 蓝宝石基板传送



● 胶环(Grip Ring)传送



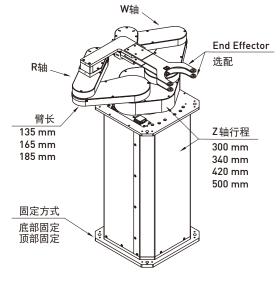
面板产业(小型面板400x400mm以下)

● 面板传送



规格表

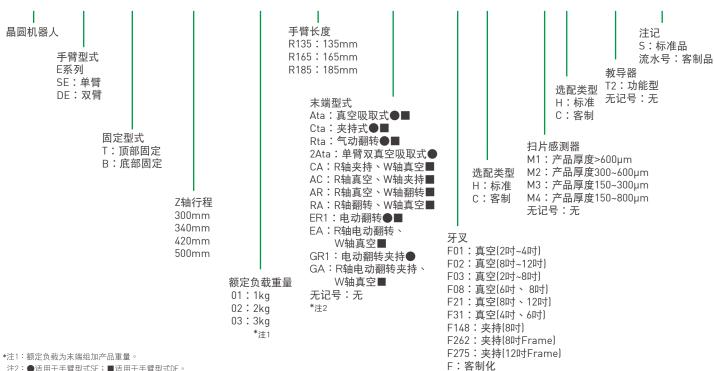
手臂系列		单臂 RWSE Series	双臂 RWDE Series			
		135mm / 165mm / 185mm				
额定负载		1kg / 2kg / 3kg * 注				
R/W 轴	速度	750(1000) mm/sec				
转动范围		0~340 deg				
T轴	角速度	250(300) deg/sec				
行程		300mm / 340mm / 420mm / 500mm				
Z轴速度		500 mm/sec				
锁固方式		底部固定 / 顶部固定				
重量		45-55 kg [不含控制器]				
洁净度		Class 100 (可選配 Class 10 / Class 1)				
重复精度		±0.1 mm				
通讯		RS232 / Ethernet				
1/0		1 IN / 21 OUT ; 14 IN / 9 OUT				
中继组	线长度	5 m				
电压需求		200~240 V (AC) (单相)				
电流需求		5A				
气源需求		Ø6; -0.1MPa~0.8MPa				
末端流量		50 L/min (末端管径 Ø4; 厂压 0.7MPa)				
适用环境		> 0.1MPa(1 atm)				



*注:额定负载为末端组加产品重量。

型号表

RW SE-T-Z300-02 R135-Ata-F02H-M1H-T2-S



无记号:无

注2:●适用于手臂型式SE;■适用于手臂型式DE。

选配

● 牙叉(Fork)(依客户需求不同可选配对应款式)



图示	代码	适用晶圆尺寸	作动方式	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	末端厚度 (t)
	F01	2 ार्न ~4 ार्न	真空吸取	220	25	25	М3	35	25	30	2.4
2	F02	8 吋 ~12 吋	真空吸取	250	40	35	M3	60	100	140	3.5
	F03	2 प्रो ~8 प्रो	真空吸取	199	25	25	M3	35	N/A	23	2
1	F08	6 时,8 时	真空吸取	195	25	25	М3	35	55	85	2.4
1	F21	8时,12时	真空吸取	250	40	35	М3	60	115	150	3
1	F31	4时,6时	真空吸取	208	25	25	M3	35	56	70	2
03	F148	8 时	边缘夹持	182	35	35	M3	50	N/A	70	3
	F262	8时 Frame	FC 夹取式	171	17	N/A	M3	255	N/A	255	2
_	F275	12 时 Frame	FC 夹取式	223	17	N/A	M3	N/A	N/A	350	2

● 扫片感测器(Mapping Sensor)





RW系列手臂支援扫片功能,选配扫片感测器(Mapping Sensor)即可让手臂在进行 取放片前侦测晶舟盒内部的晶圆或基板是否有迭片、斜片的状态,提供使用者相 关数据进行手臂取放动作。

● 教导器



- 体积小,方便携带及操作,使用者可教导站点,测试手臂各站点取放动作。
- 图式化功能键,操作简单。
- 附有安全开关,可避免使用者因误触功能键造成手臂作动。

● 末端效应器

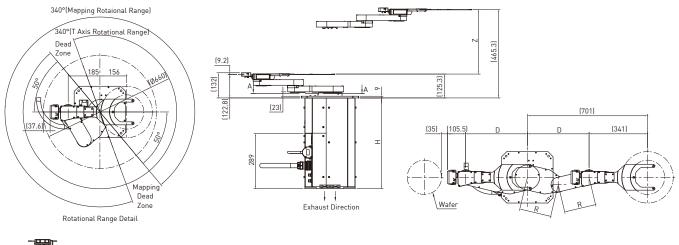


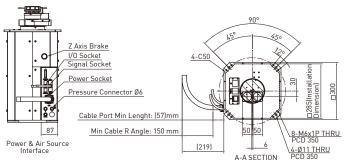
• 真空吸取型:以真空负压吸取晶圆、基板进行移载。

• 夹持型:夹持晶圆、基板边缘进行移载。

翻转型:以真空负压吸取晶圆、基板进行移载,可依使用者需求 让晶圆、基板正反面翻转。

RWSE-T

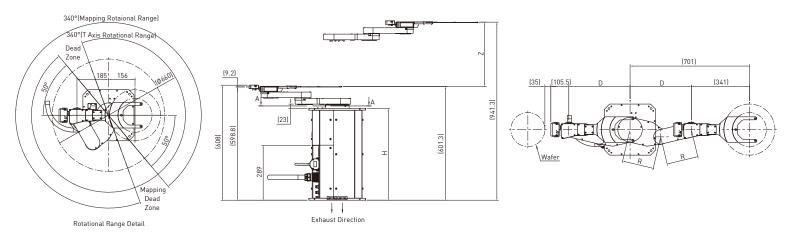


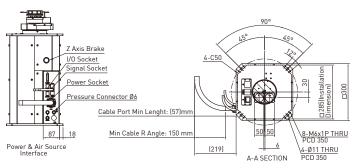


型号	R	D	Н	Z
RWSE-T-02R135	135	260	436/476/556/636	300/340/420/500
RWSE-T-02R165	165	320	436/476/556/636	300/340/420/500
RWSE-T-02R185	185	360	436/476/556/636	300/340/420/500

注:图中手臂规格使用Ata末端搭配牙叉F21,产品为12吋Wafer,[]括弧内尺寸会根据不同末端以及牙叉规格有所差异,确切尺寸以实际需求所绘制之承认图为主。

RWSE-B

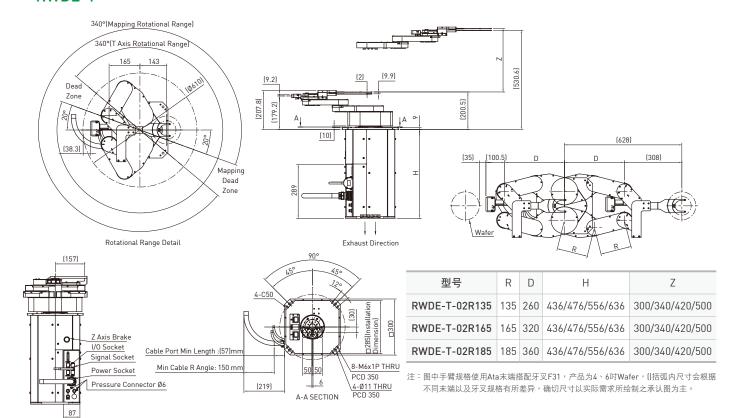




型 号	R	D	Н	Z
RWSE-B-02R135	135	260	445/485/565/645	300/340/420/500
RWSE-B-02R165	165	320	445/485/565/645	300/340/420/500
RWSE-B-02R185	185	360	445/485/565/645	300/340/420/500

注:图中手臂规格使用Ata末端搭配牙叉F21,产品为12吋Wafer,(]括弧内尺寸会根据不同末端以及牙叉规格有所差异,确切尺寸以实际需求所绘制之承认图为主。

RWDE-T



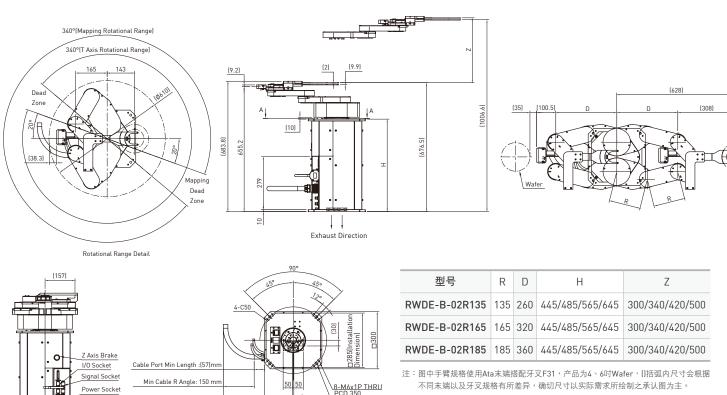
RWDE-B

Power Socket

87 Power & Air Source Interface

Pressure Connector Ø6

Power & Air Source Interface



4-Ø11 THRU PCD 350

[219]

A-A SECTION

Wafer Robot 需求表

公司名称:			应用:	日期:			
坎 珀人:		□SEMI	拜访人:				
联络电话:		□LED □其他					
地址:			□共化				
条件	产品尺寸&规格	□圆形:(时) □铁框(Frame):(mm) □胶环:(时) □方形:(mm) □其他:(mm) □其他:(mm) [标准Cassette:□标准 □特殊(mm)			厚度:~(μm) 翘曲量:(mm) 重量:(g) 材质: 不可碰触范围: 制程:		
本体	Z轴行程	□300mm □340mm □420	0 mm □500m	ım			
24× 14×	固定方式	□顶部固定 □底部固定					
手臂	形式及臂长	形式:□单臂 □双臂			臂长:□R135 □R165 □R185		
	搬运距离	取放距离(mm)	W	<u>afer</u>	回转直径(mm)		
	末端类型	上臂(R轴): □真空吸取式 □夹持式 □翻转式 下臂(W轴): □真空吸取式 □夹持式 □翻转式					
洁净度需求		□无 □Class10 □Class100(标配) □Class1000					
环境	温度	□10°C~40°C □其他°	°C				
	牙叉(Fork)	□无 □有 □其他	材质:		□抗静电:≤(欧姆)		
其它 (选配)	扫片感测器 (Mapping Sensor)	□无 □有 □其他〔品牌:		; <u>₹</u>	진묵:)		
	教导器	□无 □有					
	I/0通讯模组	□无 □有 (注:即透过I/O方式控制)					
	行走轴	□无 □有,行程mm (控制器仅支援HIWIN产品)					
侵	用过的Robot	品牌:	; 型号:				

其他功能 / 需求说明:

备注:

控制器

通讯控制





HRC-W

尺寸	520.8m
重量	
电源输入	
最大耗电量	
1/0	
行走轴控制	

规格	RC8-V1	HRC-W511				
尺寸	520.8mm x 253mm x 203.5mm	377.4mm x 390mm x 275.95mm				
重量	17.5 kg	17.7 kg				
电源输入	单相 AC200~240V/5A					
最大耗电量	1200W (因环境不同有所改变)					
1/0	1 IN / 21 OUT	14 IN / 9 OUT				
行走轴控制	无	有(仅支援HIWIN产品)				
通讯	RS232 / Ethernet (择一使用)					

- 可使用教导器简易教导手臂站点位置。
- 上位控制器(Host)透过RS232 / Ethernet通讯方式发送巨集指令,控制手臂作动。

简易巨集指令操作

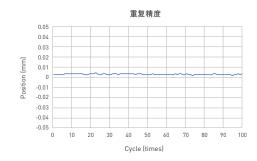
● 内建各种状态、参数、运动指令 [含安全保护机制],供使用者弹性规划生产流程。

注:此范例内容及指令表截取自HRC-W 电控箱使用者操作手册之附录A巨集指令列表,详细内容请至HIWIN网页下载、或是与HIWIN连络索取。



高精密控制

● 采用HIWIN自制高精密、高刚性直驱电机。



全球销售暨服务据点

上银科技(中国)有限公司 HIWIN TECHNOLOGIES (CHINA) CORP. 江苏省苏州市苏州工业园区夏庄路2号

Tel: (0512) 8068-5599 Fax: (0512) 8068-9858 www.hiwin.cn business@hiwin.cn

意大利 米兰 日本 神戸・东京・名古屋・长野・ 美国 芝加哥 德国 欧芬堡 www.hiwin.it www.hiwin.us 东北・静冈・北陆・广岛・福冈・熊本 www.hiwin.de

www.hiwin.co.jp

瑞士 优纳 韩国 水原・昌原 以色列 海法 捷克 布尔诺 法国 斯特拉斯堡 新加坡 www.hiwin.ch www.hiwin.cz www.hiwin.fr www.hiwin.sg www.hiwin.kr www.mega-fabs.com

- HIWIN为上銀科技的注册商标,请勿购买来路不明之仿冒品以维护您的权益。
- 本型录所载规格、照片有时会与实际产品有所差异,包括因为改良而导致外观或规格等发生变化的情况。
- HIWIN 产品专利清单查询网址:http://www.hiwin.tw/Products/Products_patents.aspx
- 凡受"贸易法"等法规限制之相关技术与产品,HIWIN将不会违规擅自出售。若要出口HIWIN受法律规范限制出口的产品, 应根据相关法律向主管机关申请出口许可,并不得供作生产或发展核子、生化、飞弹等军事武器之用。

HIWIN。上银。

上銀科技股份有限公司

HIWIN TECHNOLOGIES CORP.

40852 台中市精密机械园区精科路7号 Tel:+886-4-23594510 Fax:+886-4-23594420 www.hiwin.tw business@hiwin.tw(销售) robotservice@hiwin.tw(客服)

大銀微系統股份有限公司

HIWIN MIKROSYSTEM CORP.

40852 台中市精密机械园区精科中路6号 Tel:+886-4-23550110 Fax:+886-4-23550123 www.hiwinmikro.tw business@hiwinmikro.tw

本型录的内容规格若有变更,恕不另行通知。 Copyright © HIWIN Technologies Corp. ©2022 FORM C97DS01-2206